

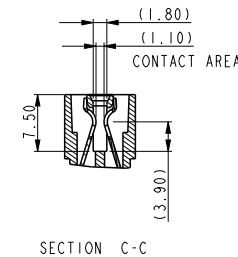
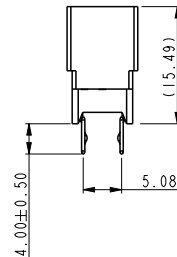
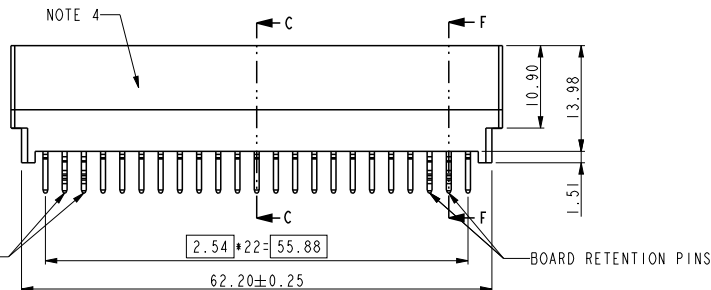
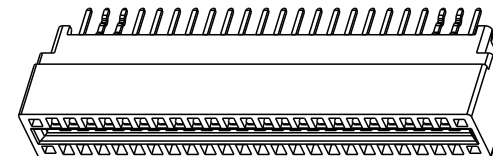
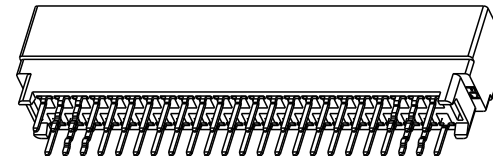
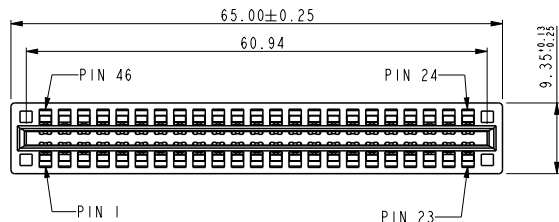
NOTE:

- Material:
 - HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC, UL 94 V-0 FLAME RETARDANT.
 - TERMINAL: HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY. PLATING SPEC AS BELOW:
 - Ni 50u" UNDER PLATED.
 - Au 30u" OVER CONTACT AREA.(ONE SIDE)
 - Matte Tin 120u" OVER SOLDERING AREA.)
- PACKING SPEC. GS-14-937.
- PRODUCT SPEC. GS-12-338.
- PART NUMBER SCHEME:(EX. 10046971-038 LF)

LEAD FREE

5. PART NUMBER 10046971-038LF MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVE AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A CIRCUIT BOARD.

REV	ECN NUMBER	REV'D BY	DATE
A	-	HZ	2012-01-02



BOARD RETENTION PINS
SECTION F-F



Copyright FCI.

spec ref	*	dr	Wei-Long Zhang	2011/12/07	projection 	mm ←→	size	A4	scale	1.000		
tolerance std	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	eng	Wei-Long Zhang	2012/01/03			product family	PEC	ecn no	-	rel level	Released
		chr	Eleven Hu	2012/01/04				product family	PEC	rel level		Released
surface	✓	appr	Pei-Ming Zheng	2012/01/04	title		POWER EDGE CONNECTOR OF VERTICAL TYPE (23PX2)		cat. no.	*		
	linear	0.X	± 0.50		www.fci.com	dwg no	10046971-038		rev	A		
	linear	0.XX	± 0.25				Product - Customer Drw	sheet 1 of 2				
	linear	0.XXX	± 0.13									
	angular	0°	± 2°									



RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT
AND THE THICKNESS IS 3.18mm



Copyright FCI.

spec ref	*	dr	Wei-Long Zhang	2011/12/07	projection 	mm 	size	A4	scale	1.000
tolerance std	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	eng	Wei-Long Zhang	2012/01/03			ecn no	-		
		chr	Eleven Hu	2012/01/04						
surface	✓	appr	Pei-Ming Zheng	2012/01/04	product family	PEC	rel level	Released		
	linear	0.X	± 0.50		title	POWER EDGE CONNECTOR OF		dwg no	10046971-038	
		0.XX	± 0.25			cat. no.	Product - Customer Drw		sheet 2 of 2	
		0.XXX	± 0.13				VERTICAL TYPE (23PX2)			rev
	angular	0°	± 2°	www.fci.com	Product - Customer Drw		sheet 2 of 2			

PrdE File - REV C - 2009-06-09

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9